RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13

> INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

> > PARIS

1) Nº de publication : ta n'utiliser que sour les commendes de reproductioni 2 613 136

21) N° d'enreglatrement national :

88 04025

(51) Int CI* : HO1 L 33/00; H 05 8 33/18; H 01 8 3/18.

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION 12

A1

2 Date de dépôt : 28 mars 1988.

Priorité : JP. 27 mars 1987, nº Sho 62(1987) 71567, 25 septembre 1987, nº Sho 62(1987)-238655 et 29 dé-cembre 1967, nº Sho 62(1987)-335866. Demendeurla): Société dite: INCUBATOR, Japan Inc. et Société dite : MISAWA Co. Ltd. - JP.

3 Dete de la mise à disposition du public de le demends : BOPI « Brevats » nº 38 du 30 septembre 1968.

60 Références à d'autres documents nationaux appa-

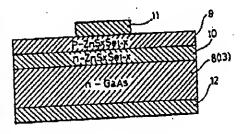
(2) Inventeuriel: Hiroshi Kukimoto; tweo Mitsulehi; Tskashi Yasuda.

73 Tituleira(s) :

(74) Mandetaire(s) : Cabinat André Lemonnier.

(54) Eláment électroluminescent et son procédé de fabrication.

(5) Une diode à luminescence bleue présente une structure à (67) Une diode à luminescence meue prasente une entactue o couches multiples, crietallisées sur un autoetrat cristallin semi-conductaur, du zinc, comme élément du groups ti de la classification périodique, du Rithium, du sodium ou du potas-lum, comme éléments du groupe VI, étant utilisés. Ces der-sium, comme éléments du groupe VI, étant utilisés. Ces der-sium comme éléments du groupe VI, étant utilisés en tant du'unniere éléments et leurs composés sont utilisés en tant qu'inpuretée à introduire dans la structure lorsqu'elle est en cours de cristalitation à pertir d'une phase vapeur. Une diode à rimineceuce piens bigesurs rue beine digiscriodes opinidaes et des couches semiconductions de type n et des couches semiconductrices de type p. Ces couches sont cristallades à partir d'une phase vapeur aur le aubatrat et priese en sandwich attre les électrodes."



613 136

Vente des fessieules à l'IMPRIMERIE NATIONALE, 27, rus de le Convention - 78732 PARIS CEDEX 18

Elément électroluminescent et son procédé de fabrication.

La présente invention concerne les dispositifs à luminascence bleue, tele que des diodes à luminescence bleue (DELs) et les laaere à émission visible de courte longueur d'onde, et les technologiee de fabrication de ces dispositife.

5

De nos jours, des techniques de fabrication en série des diodes électroluminescentes qui émettent de la lumière vieible, allant de la lumière rouge à la lumière verte, ont été établies, et des lasere qui émettent de la lumière viaible, allant de la lumière rou-10 ge à la lumièrs jaune, sont en train de devenir d'usage pratique. Les unitée d'affichage qui utilisent oes dispositifs sont également en train de prendre de l'importance. Par conséquent, vont en augmentant le besoin et la demande en diodes électrolumineacentes

à luminascence bleue, lecquelles ne sont pas fabriquées pour l'instant à l'échelle de la production en série, et en lasere à lumineecliere bleue et vorta, lecquels ne sont pas ancore fabriquée du
tout. La lumière bleue est la seule couleur qui n'ait pas été réslisée à ce jour dans la famille des diodes électroluminescentes,
et elle est néessaire pour fabriquer das unités d'affichage avac
un jeu complet de couleure.

La pramière condition que doivent nécoassirament renplir les maté10 riaux pour diodea électroluminoscentes et lasars à luminoscence
verte et bleuc est que l'énorgie de la bande interdita soit supérieure à 2,6 eV. HiC (2,8 eV), Gan (3,4 eV) et ZnS,Hoi-;
(2,7 - 3,8 eV) rempliasont cette condition. L'autre condition pour
fabriquer des dispositife électroluminescents de haute efficacité
est qu'une technique doit être disponible pour fabriquer de bonnee jonctions p-n avec une couche électroluminescents de haute qualité sur des substrats de grand dismètre.

Cependant, il existe une barrière importante à la réalisation de tels dispositifs électroluminescente. Les problèmes qui se posent pour chaoun dec matériaux cent les auivants. SiC no présente pas de substrats appropriés pour la croissance épitaxiale, bien qu'une jonetion p-n puisse être fabriqués. Il ne peut pas être offectué de jonetions p-n svec une émission lumineuse de haute efficacité dans GaN, parce que l'on n'e pas réusei à fabriquer de couche de type n en dépit de grande efforts. En eutre, pour ZnS_xSc_{1-x}, en ne peut faire croître un oristal de type p que par une technique de cristallieation en solution, et, de ce fait, il

n'e pes été développé de technique de fabrication en série pour faire cristallieer des couches p-n sur des substrats de grend dismètre avec une bonne reproductibilité.

- 5 Les composée esmiconducteure des groupse II-VI, tels que ZnSzSei-z (0(x(1), présentent una large bande interdite, et ile constituent des esmiconducteurs à transition directe qui se menifestent eux-mêmes comme étent des matériaux électrolumineacents de heute efficacité. De plue, l'hétéroépitaxie des matérieux des grou-
- i0 per II-VI est poseible eur des substrate de Si, Ge et/ou GaAs, avec une bonne harmonisation des constantes de réseau par le choix de la valeur x de le composition d'alliage. Une telle croissance épitaxiale set obtenue, ecit par une technique de condensation de vapeur de substences chimiques organo-métalliques (Metal Organic
- 15 Chemical Vapor Deposition MOOVD), soit par une technique d'épitaxie par faieceeu moléculaire (Molecular Baem Epitaxial MBE).
 En outre, la conductivité da type n peut être contrôlée par le dopege, soit d'élémente du groupe IIIb, soit d'éléments du groups
 VIIb de la Classification Périodique. Cependant, un inconvénient
- 20 important de cas matériaux est qu'on na paut pee faire oristallicer des couchce épitaxiales de type p per des techniques cleseiques. En raison de cela, il cet impossible de fahriquer des diodes et des lesere comiconducteurs à luminescence bleue, étant donné que, pour de tels dispositifs électroluminescents, on doit fai-
- 25 re cristallieer succeesivement des couches à la fois de type n et de type p.

Ainsi, les précente inventeurs ont développé une nouvelle techni-

que d'épitaxie en phase vepeur pour faire cristallieer des couches de type p de ZnS: Ss:-: présentant une faible résistivité, par dopage d'éléments du groupe la de le Classification Périodique, tels que le lithium (Li), le sodium (Ne) et le potsesium (K), à la condition que la rapport de flux des éléments du groups VIb aux élémente du groupe IIb ee situe dans la plese de l à 100.

Afin de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus, la présente invention porte, de façon spécifique, sur des atructurss à cou10 ches multiples, qui consistent en couches semiconductrices II-VI de type n, ayant une conductivité qui se situe dans la plage ds 10-3 à 103 Chm-om, et en couches semiconductrices II-VI de type p, ayant une conductivité qui as eitue dans le plage de 10-3 à 103 Chm-om, toutss que couches étant oristallisées par épitaxie en phase vapeur sur des substrate semiconducteurs, en changeant de facon sélective la valeur x de la composition, avec harmonisation des constantes de réseau.

La présente invention porte également sur les procédés de fabrica
20 tion de ces structures, suivant leaquele des gaz orgeno-métalliques pour les éléments du groups II et des hydrures gazeux pour
les éléments du groupe VI sont utilisés pour faire cristalliser en
continu les couches eemiconductrices II-VI à la fois du type n et
du type p sur des substrats conducteurs hermonisés en ce qui con
25 cerne les constantes de réseau, à la condition que l'on fasse varier le rapport de flux des éléments du groupe II aux éléments du
groupe VI de 2 x 10-1 à 10.

En resumé, comme cels e été montionné ci-deseus, le présente invention repose sur le fait que :

(;) l'on peut faire oristelliser en continu des structures de couohes semiconductrices II-VI multiples, qui consistent en couches conductrices du type n et du type p, en utilisent une technique d'épitaxie en phèse vapeur, sur des substrats semiconducteurs;

5

25

- (2) paodent la croissence épitaxiale, des élémente du groupe le, tels que Li, Na st K et leure composés, sont introduits pour fabriquer des couches conductrices de ZnSiSei-z de typs p de faible résistivité, par exemple, en choieissent Zn en tant qu'élément du groupe IIb, et Se et S en tent qu'éléments du VI, pour former un cristal-hôte, ZnSiSei-z, sur des substrats semi-conducteurs tels que Si, GsAs ou GeP, et
- 15 (3) par cristallisation alternée de couchee du typs p et de couches du type n, des dispositifs à luminescence bleus à jonction p-n, sont fabriquée, de façon uniforme st avec une bonne
 reproductibilité, sur lesdits substrats semi-conducteure de
 grand diemètre, pour lesquals des techniques de fabrication en
 20 séris ont déjà été établice; et
 - (4) la présente invention conduit ainsi à une tachnique de fabrication en série, avec un rendement élevé, de dispositifs à luminascence bleue, avec les quals des dispositifs d'affichage, à
 l'état solide, avec les couleurs au complet, utilisant des diepositifs à luminascence rouge, verte et bleue, cont susceptiblos d'êtrs fabriqués à une grande échelle.

Avec la présente invention, étant donné que les éléments du grou-

pe Vb de la Clessification Périodique sont dopée simultanément aux éléments du groupe Ie, les laounes en stomee-hôtes VI, qui cont preduitee par l'occupation des dopants Is, cont compencées par lec élémente Vb dopée, ce qui réduit les défeute ponctuels et emélio5 re la qualité du cristel.

Avec ce co-dopage d'éléments la et Vb, lac élémente le, qui sont mobiles dans les conditions normalas, peuvent former uce licieon avec les éléments Vb plecés dans le position voisins dans un réesau cristallin et, de ce fait, ils pauvent être étabilisée. Par conséquent, la mobilité des éléments le cet supprimée, et, de ce feit, on c'attend à des caractéristiques atables et à une longue durée de vie pour les dispositifs électroluminescente febriquée per la technique conforme à la présente invention.

Le présente invention cere décrite plus en détail oi-eprés, avant référence au dessin annexé, sur lequel:

20

25

La figure 1 illustre un axemple des modes da réalisation de la présente invection, obtanu par un appereillage MOVPE (Metal Organio Vepor Phase Epitexiel Technique), pour febriquer des dispositifs électroluminescents conformes à l'invention; la figure 2 illustre un deuxième mode de réalisation da le présente invantion, per un appareillage MBE (Molécular Beam Epitexial Technique); at le figure 3 représente une vue en coupe transversale d'uo mode de réalisation de la etructure des dispositifs électroluminescente.

La figure 1 illustrs un exemple de modes de réalisation de l'invention, à sevoir un apparaillage MOVPE de fabrication de dispositifa électroluminesosnis, tels que des diodes électroluminescentes à luminescence bleue, et des lasers à émission visible (dans 5 le bleu et le vert). Le chiffre de référence l désigne un récipient an un des éléments IIb, par exempla Zn, qui est une source d'un atome-hôte dans un acmiconducteur II-VI, les chiffres de référance 2 et 3 désignent des récipients su un des éléments VIb, tels que Se et S, qui sont des acurces d'éléments VI dans le cristal-hô-10 te. Le chiffre de référence 4 désigne un récipient d'impuretés, tellas que Li, Na cu K ou leurs composés. Tous les atomes-hôtes et toutes les impuratés sont alimentés de façon sélective, à partir de ces récipients, au tube réacteur 5 qui cet réalisé en silice. Un dispositif de chauffage à haute fréquence 6 chauffs un suscita-15 teur en graphite 7, introduit dans le réacteur 5, et la température du substrat semiconducteur 8, par example, une pastilla de GaAs, qui set placé sur le susciteteur 7, est élevée. La etructure à couches multiples, qui consiste, par exemple, en une couche 9 semiconduotrice II-VI de type p sur une couchs 10 memiconductrice II-VI 20 de type n. oristsllisée sur un subetrst 8 semiconducteur III-V de type n, comma représenté eur la figure 3, peut alors être formée par una croissance épitaxials continue en phasa vapeur. Les chiffree da référence 11 et 12 de la figure 3 désignent des électrodes par contact chmique.

La figure 2 illustre un autre exemple dea moyens de réalisation de l'invantion, à savoir un appareillage MBE qui est utilisé pour la

25

fabrication de la structure conforme à le présente invention. Sur cette figure, le chiffre de référence 15 décigne un creuset chauffé ; er une résistance chauffante, et le chiffre de référence 17, une enveloppe de protection refreidie per de l'azots liquide. Un succitateur en aclybdène 14 est placé au cantre de l'enveloppe de protection 17 refreidie per l'azote liquide, et un substrat semi-conducteur 13 est placé aur la suscitateur 14. La structure représentée sur la figure 3 est formée par la croissance épitaxiale continue d'une couche semiconductrice II-VI de type n, telle qu'une couche 10 de ZnSe de type n, et une couche semiconductrice II-VI de type p sur un substrat 8 de GaAs.

Sur cette figure 3, le chiffre de référence 8 désigne un substrat

15 de GaAe, et une couche oristelline unique semiconductrice de type

n, telle qu'une couche 10 de ZnSzSel-z (x = 0,08), cu de ZnSz, est

oristallisée sur ladit substrat S. Le chiffre de référence 9 désigne ZnSzSel-z ou ZnSe de type p. Pour former ledit ZnSzSel-z de type p, des éléments le, tels que Li, et des élémente Vb, tels que N,

20 sont dopée simultenement. Une jonction p-n est formée entre ladite couche 9 de type p et ladite couche 10 de type n. Le chiffre de
référence 12 décigne un contact chmique pour la metériau de type n,
et le chiffre de référence 11, un contact chmique pour le metérriau de type p.

Dene le structure de diode électroluminescente représentée sur cette figure, étent donné que des éléments Vb, tels que N, sont dopée en même temps que des éléments Ie, les défauts de réseau psu-

25

vent être réduite par comparaison avec le cas où seulement un élément le est dopé, en tant qu'acceptsur, pour réaliser une conductivité de type p. Jusqu'ici, il était dit que les lacunsa de Se sont
produites per des éléments la, tels qua Li, qui forment une liai5 son avec les éléments II, tels que Zn, dens un réasau.

Contreirement au feit oi-desaus, le oo-dopege d'éléments Vb, tels que N, avec des élémente Ia, pandent l'épitaxie eo phase vapsur, eupprime le production des défeuts ponotuels, étent donné que les lacunes de Se sont remplecéas par des éléments V dopés, tels que N. Ainsi, on paut faire oroître un film de oristal de type p épitaxialement en phase vapeur avec une très faible concentration en défeute ponctuels, mêms en cas de concentration élevée en impuretée.

- 15 Avec ce co-dopage de Li st de N, Li qui est mobile dana les conditions normales, peut former une liaison avec N à le position voieine dans un réseeu cristallin et, de ce fait, il devient immobile.

 Per conséquent, le mouvement de Li est supprimé, et on s'attend à des caractéristiques stebles et à une longue durée de vie des diepositifs électroluminescents. La couche épitaxiale 8 de type o et la couche épitaxiale 10 da type p peuvant être formées par une croissance épitexiale continue, soit à l'aide de l'appareillage MOVPE, soit à l'aide de l'apparaillage MBE.
- 25 La présente invention n'ast pas limitée aux cas mentionnés oi-deasus, meie elle s'étend également à d'autres oas, par exemple, dans le couche 9 de ZnSx8ei-z de type p, Ne et K peuvent remplacer Li, en tant qu'accepteur, et du phosphore (P) et de l'argenic (Ae) peu-

vent être utilisés à la place de N.

En outre, sur la figure 3, le aubatrat 8 aat du GaAs de type n, mais du GaAe de type p peut être utilieé sussi. Dans ce cae, une couche de type p sat d'abord cristalliaée sur le substrat de type p, puis une couchs de type n eet cristalliaée sur la précédente, pour former des diepositifs à luminescence bleue qui possèdent des caractéristiques analogues à celles du dispositif raprésenté sur la figure.

Dane las axemples de modes de réalisation décrits ici, la valeur de x de la composition d'allisse de ZnS:Sai-: est choisis pour âtre de G,08, afin d'hermoniser les constantes de réseau; alors, le lumière émise est une lumière bisue et le rendement quantique est augmenté d'un facteur 2. Capendant, co peut faira varier is valeur de x de la composition en fonction de la couleur désirée, sutrement dit de la longueur d'onde de le lumière, et le substrat le plue approprié peut être choiei de telle aorte que les conetantes de réceau a'harmonisent entre elles. Dans ce cas, x doit âtre tel que O<x<1.

EXEMPLE 1

Du zinc-diéthyle (DEt2n), du séléniure de diéthyle (DEt8e) at du 25 nitrure de lithium (Li:N), ont été utilisés comme matériaux sources pour la oristallisation d'une couche de ZnSe de type p. Ces matériaux an phese vepeur ont été transportée dans une chambre de réecteur 5, telle que ceilo raprésentée sur la figure 1, avec un

véhicule gazeux conetitué par de l'hydrogène. A des débit de 1x10-* mole/mn peur DEtZn, de 2 x 10-* mole/mn pour DEtSe, et de 3x10-* mole/mn pour Lisk, on a fait oristalliser épitaxialement une couche de ZnSc de type p, d'une épaisseur de 1µm, avec une con-5 centration en véhicule de 8,8 x 1011 om-4 at une résistivité de 0,19 ficm, sur un subetret 8 de GaAs, monté sur un succitateur en graphite 7, chauffé à 450°C.

EXEMPLE 2

10

Du zino-diéthyle (DEtZn), du séléniure de diéthyle (DEtSe), du sulfure de diéthyle (DEtS) et du nitrure de lithium (LisN), ont été utilieés comme matériaux sourcee pour la cristallisation d'une couche de ZnS:Sei-z (x & 0,08) de type p. La cristallication a été ef-15 l'ectuée dans le même système que celui utilisé à l'Exemple 1. A des débits de 1 x 10-4 mole/mn pour DEtZn, de 2 x 10-4 mole/mn pour DEtSe, de 5 x 10-2 mole/mn pour DEtS et de 3 x 10⁻⁹ mole/mn pour LiaN, on a fait crietallieer une couche de Zn8, Sei-z $(x \approx 0.08)$ de type p, d'une épaiseeur de $1\mu m$, avec une concentra-20 tion en véhicule de 5,9 x 1018 cm-2 récietivité de 0,5 Ωcm, sur un eubstrat de Gais, à 450°C.

EXEMPLE 3

25 On a fait oristalliser une couche de Zn8, Sei-, (x 40,08) de type p, présentant une concentration en véhicule de 4,5 x 1014 cm-2 et une résistivité de 0,8 ncm, our un eubetrat de GaAe, à 900°C, par épitaxie par faisceau moléculaire. La configuration des matériaux sources, Zn, S, Se et Li,N dans la chambre de cristallieation, est représentée achématiquement eur la figure 2. Les tempéretures des sources de Zn, S, Se et Li,N ont été maintenues respectivement à 300°C, 310°C, 200°C et 470°C, pendant la oristallisation.

EXEMPLE 4

Une diode à luminescence bleue, présentent un pic d'émission à 467nm et un rendement quantique externe de 0,8%, a été fabriquée 10 par condensation de vepeur de substances chimiques organo-métalliques. La diode consistait en une couche de ZnSe de type n, syant une concentration en véhicule de 5 x 101° cm-1, at une couche de ZnSe de type p, syant une concentration en véhicule de 1x101° cm-2. On a feit oristelliser les couches de type n et de type p de fa
15 pon séquentielle sur un substrat de GaAe de type p. Du zinc-diméthyle (DMétZn) et du séléniure de diéthyle (DEtSe) ont été utilieés en tant que matériaux sources.

De l'aluminium-triméthyle (TEtAl) et du LisN ont été utilisés en 20 tant que sources de dopants respectivement de type n et de type p.

Des débits typiques de DMétZn, DEtSe, TEtAl et Li:N étaient raspectivement de 1 x 10-s mole/mn. 2 x 10-4 mole/mn, 1 x 10-s mole/mn et 3 x 10-s mole/mn. La température de cristalli-25 sation était de 450°C.

EXEMPLE 6

Une diode au ZnSe à luminescence bleue, syant la même structure que oelle décrite à l'Exemple 4, a été également fabriquée par épitaxle par faisoeau moléculaire à 300°C, avec utilisation de matérieux sources coneistant en Zn, Se, Al (dopant de type n) et Li:N (dopant de type p). Le rendement quantique externs était de 0,2x. La longueur d'onde du pic de la bande d'émission était située à 467 nm.

Revendications

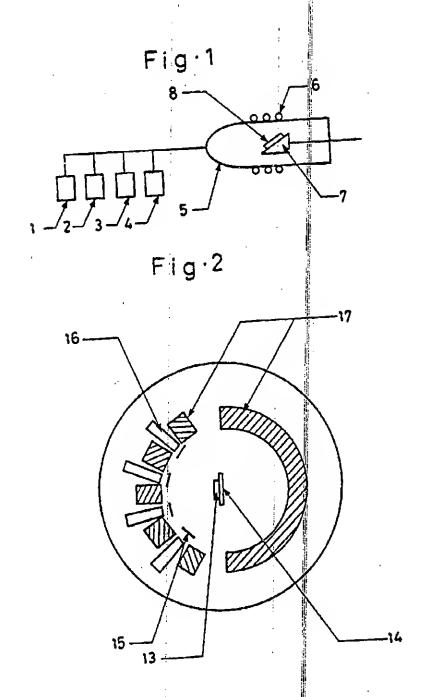
- 1. Diode électroluminescente, comprenent un cristal substrat semiconductaur, et une couche semiconductrice d'un composé II-VI, présentant une conduction da type (p), de feible résistivité, ladite couche étant déposée à partir d'une phase vapeur sur ledit oris-5 tai substrat.
- 2. Procédé de febrication de la diode électroluminescente telle que définie à le revendiostion 1, cersotérisé per le feit qu'il comprend les étapes consistant à corsotérisé per le feit qu'il comprend les étapes consistant à corsotérisé per le feit qu'il comprend les étapes consistant à composite le TI-VI, présentant une conduction de type (p), de feible résistivité, sur un substrat semiconductaur, et à introduire des impurativité, sur un substrat semiconductaur, et à introduire des impurativité, sur un substrat semiconductaur, et à introduire des impurativités d'éléments du groupe IE et leurs composés, à l'étape de oristelliestion, sous la condition que le rapport du flux de l'élément du groupe VID se situe dans le plage de 1 à 100, pour le réelisation d'un corps de base desdites couches de oristel semiconducteur du composé II-VI.
 - 3. Procédé de fabrication de le diode électroluminescence selon la revandication 2, caractérisé par le feit qu'on utilise du zino (Zn), comme élément du groupe IIb, at du sélénium (Se) et du soufre (S), comme éléments du groupe VI, pour réalisar le corps de base, et qu'on introduit du lithium (Li), du sodium (Ns) ou du potsassium (K), comme éléments du groupe la, et leurs composés, en tent qu'impuretés.

- 4. Diode à lumicescence bleue, dotée d'uns structure multi-couches, consistent en un cristal substrat semiconducteur, des couches semiconductrices de composés II-VI du type (n), présentant
 une résistivité spécifique de 10-4 à 10° flom, at des couches semiconductrices de composés II-VI du type (p), présentant une résistivité spécifique de 10-2 à 10° 0 cm, dens lequelle toutss les couches présentent différentes compositions d'alliage, déterminées de
 façon eélective pour harmoniser les constantes de réseau entre elles at qu'en les fait cristalliser en phase vapeur sur ledit cristel substrat semiconducteur.
- 5. Diode à luminescence bleue selon la revendication 4, ceractériaés per le fait que le cristal substrat ast un cristal de GaAs du type (n), le pramière couche des semiconducteurs de composée II-VI est une couche de ZnSe de type (n), et le deuxième couche de semiconducteurs de composée II-VI est une couche de ZnSe de type (p), lesdites couchee étant cristallisées à partir d'une phace vapeur sur ledit cristel substrat.
- 20 6. Diode à luminescence bleue sslon le revendication 4, caractérisée par le fait que ledit cristel substrat est un criatal de GaAs de type (p), le première couche des semiconducteurs de composés II-VI est una couche de ZnSe de type (p), et le deuxième couche des semiconducteurs de composée II-VI est une couche de ZnSe de type (n), lesdites couches étant cristallieées à partir d'une phase vapeur sur ledit crietal substrat.
 - 7. Procédé de fabrication d'une diode à luminescence bleue, coneis-

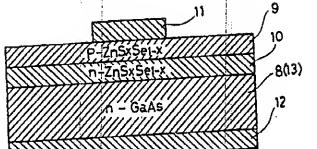
tant à faire cristalliser en continu des couches semiconductrices de composés II-VI de conduction de type (n) et des ocuches semiconductrices de composés II-VI de conduction de type (p) de feible résistivité, à partir d'uns phase vapsur, sur un oristel substrat semiconducteur, présentant la même constants de récesu, dans lequel on contrôle le repport du flux de l'élément du Groupe II à l'élément du Groupe VI, pour qu'il se situe dans la plage de 2 x 10-3 à 10, à l'eide d'un gaz organométallique pour le groupe II et d'un hydrure saseux pour le groupe VI.

8. Procédé de fabrication d'une diode à luminescence bleue melon la revendication 7, comprenant, en cutre, une étape d'introduction d'impuretés d'éléments du groupe Ia, et leurs composés, pendant la cristallisation en phase vapeur.

9. Diode électroluminescente selon l'une des revendications 1, 4, 5 et 6, caractérisée par le fait que la couche semiconductrice du composé II-VI contient des accepteurs d'éléments du groupe Is et d'élé20 ments du groupe Vb.



Fig·3



			•		٠٠.
			7		
				£ qu	p
		.×			
					÷
				·	
	. ".				